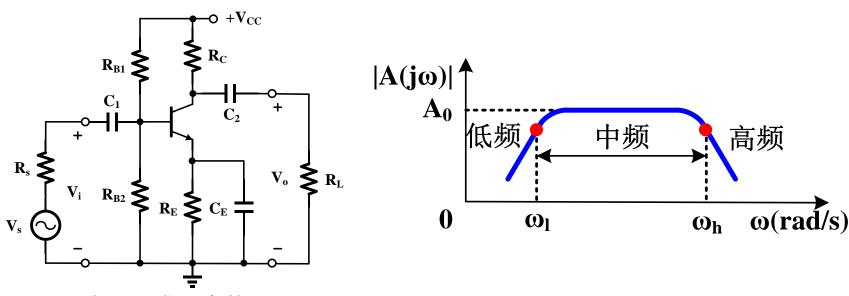
§ 3.6

共发放大器的频率特性

- 1. 放大器的频率特性
- 2. 共发放大器的低频特性
- 3. BJT高频小信号模型
- 4. 共发放大器的高频特性

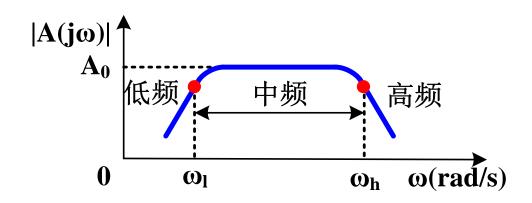
• 放大器的频率特性



放大器的三段式频率特性:

- 1. 电容耦合式放大器一般表现为带通系统,利用特定增益函数 $A(j\omega)$ 的3dB截止 频率可将其频率特性划分为低频、中频和高频三个频段分别描述
- 2. 中频段是放大器的工作频段, 放大器在该频段忽略片内/片外所有电容对中频 特性的影响
- 3. 耦合/旁路电容容值较大 $(\mu F \oplus \emptyset)$, 是影响放大器低频特性的主要器件
- 4. 晶体管片内电容容值较小 (pF量级) . 是影响放大器高频特性的主要器件

• 频率特性的评价指标



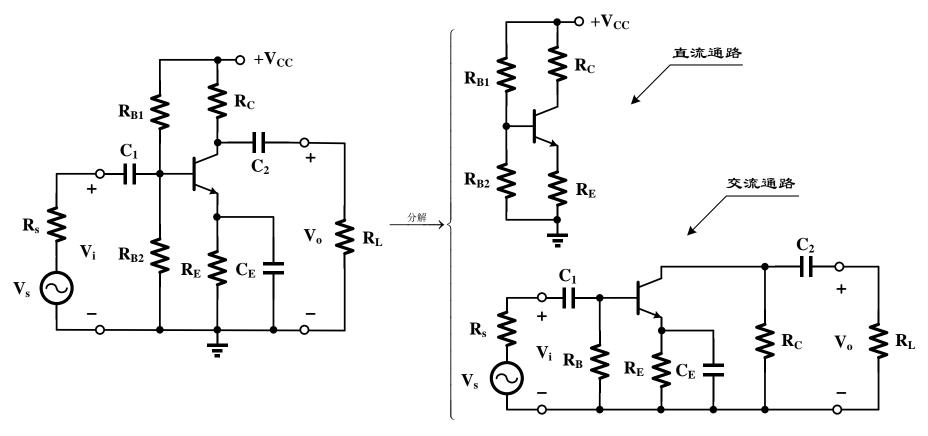
放大器频率特性的评价指标:

中频性能指标:中频增益 A_0 (例如中频电压增益 A_{V0} 、中频电流增益 A_{I0})

中频输入阻抗/电阻 R_i , 中频输出阻抗/电阻 R_o , 3dB带宽B

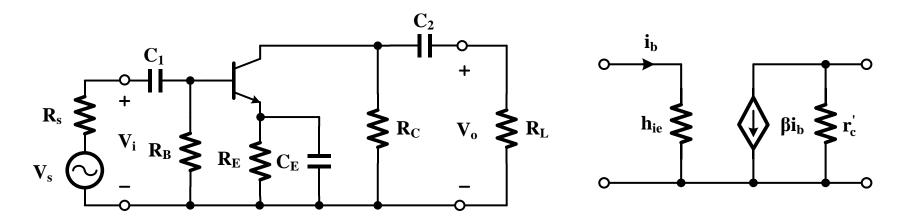
低频性能指标:增益函数 $A(j\omega)$ 及其3dB下截止频率 ω_l 高频性能指标:增益函数 $A(j\omega)$ 及其3dB上截止频率 ω_h

频率特性分析的基本思路(以CE为例)



基本思路: 首先从放大电路中提取出直流通路, 然后依照频段划分规则提取出不同频段对应的交流通路, 再使用对应的BIT小信号模型进行分析

CE低频交流通路

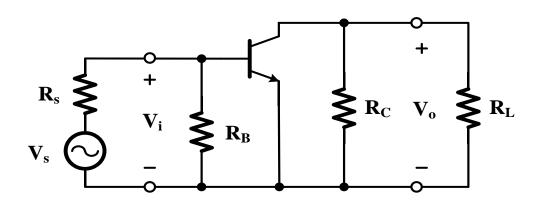


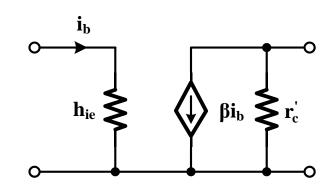
提取低频交流通路: 直流电源置零 (电压源交流短路, 电流源交流开路), 耦合

电容和旁路电容等大容量电容均保留

选择BJT分析模型:不含结电容的混合h参数模型 (BJT低频小信号模型)

• CE中频交流通路



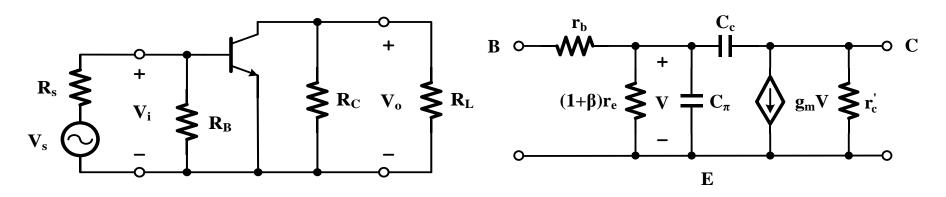


提取中频交流通路:直流电源置零(电压源交流短路,电流源交流开路),耦合

电容和旁路电容等大容量电容均作交流短路处理

选择B[T分析模型:不含结电容的混合h参数模型 (B[T低频小信号模型)

CE高频交流通路

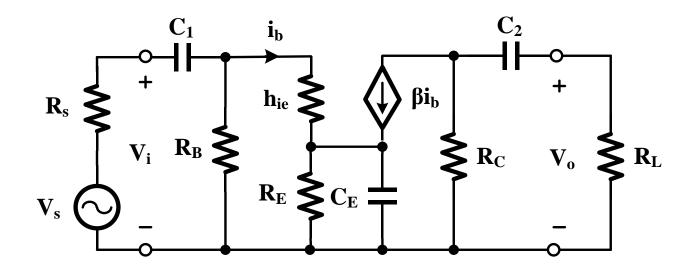


提取高频交流通路:直流电源置零(电压源交流短路,电流源交流开路),耦合

电容和旁路电容等大容量电容均作交流短路处理

选择B[T分析模型: 包含结电容的混合 π 型模型 (B[T高频小信号模型)

• CE低频交流等效电路



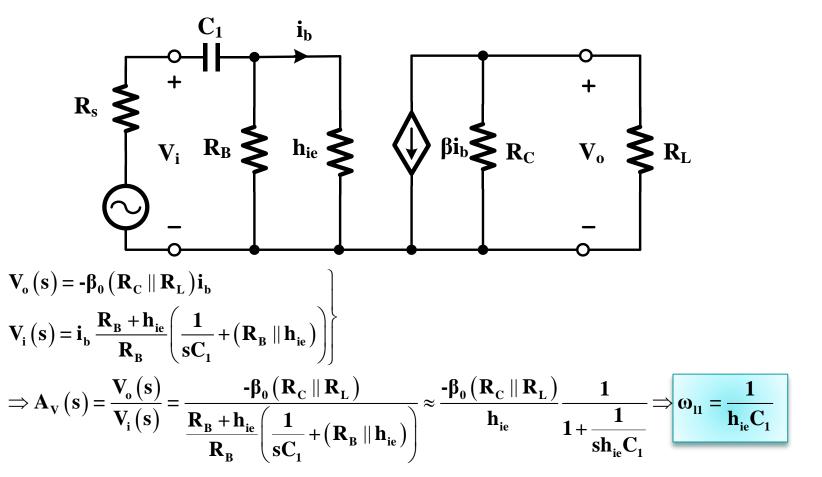
观察电路结构:三个电容对低频特性均有贡献,但是电路结构较复杂,手工

精确计算电压传递函数较繁琐

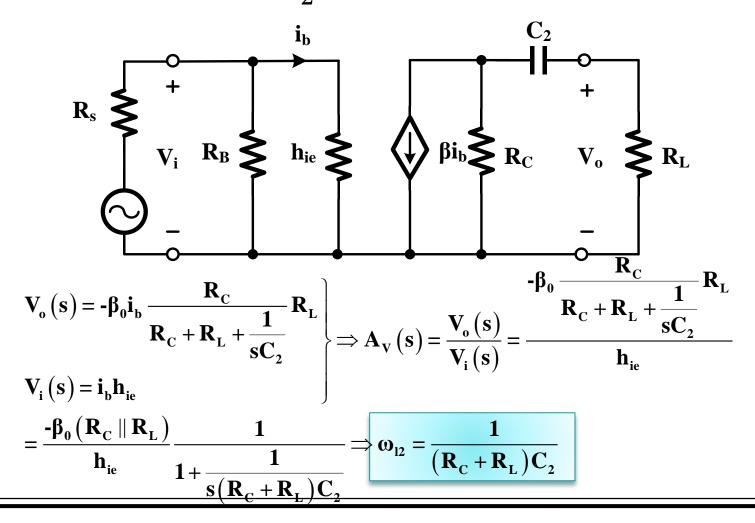
近似分析思想:依次单独考察每个电容对系统低频特性的影响,然后再综合比较,

检查是否存在主极点特征。仅考虑主极点的影响即可

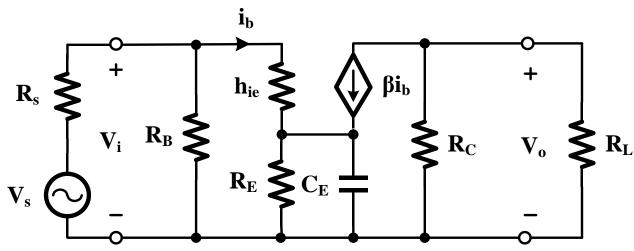
● 单独考察耦合电容C₁的影响



• 单独考察耦合电容C,的影响



• 单独考察射极旁路电容C_F的影响



$$\begin{split} & V_{_{0}}\left(s\right) = \text{-}\beta_{_{0}}\left(R_{_{C}} \parallel R_{_{L}}\right) i_{_{b}} \\ & V_{_{i}}\left(s\right) = i_{_{b}} h_{_{ie}} + \left(1 + \beta_{_{0}}\right) i_{_{b}} \left(\frac{1}{sC_{_{E}}} \parallel R_{_{E}}\right) \bigg\} \\ & \Rightarrow A_{_{V}}\left(s\right) = \frac{V_{_{o}}\left(s\right)}{V_{_{i}}\left(s\right)} = \\ & \frac{\text{-}\beta_{_{0}}\left(R_{_{C}} \parallel R_{_{L}}\right)}{h_{_{ie}} + \left(1 + \beta_{_{0}}\right) \left(\frac{1}{sC_{_{E}}} \parallel R_{_{E}}\right)} = \frac{\text{-}\beta_{_{0}}\left(R_{_{C}} \parallel R_{_{L}}\right)}{h_{_{ie}}} \frac{1 + sR_{_{E}}C_{_{E}}}{\frac{1 + sR_{_{E}}C_{_{E}}}{h_{_{ie}}} + sR_{_{E}}C_{_{E}}} \\ \Rightarrow \omega_{13} = \frac{h_{_{ie}} + \left(1 + \beta_{_{0}}\right)R_{_{E}}}{h_{_{ie}}R_{_{E}}C_{_{E}}} \approx \frac{1 + \beta_{_{0}}}{h_{_{ie}}C_{_{E}}} \end{split}$$

• 综合分析

假定:
$$\begin{cases} \mathbf{C_1} = \mathbf{C_2} = \mathbf{C_E} \\ \mathbf{h_{ie}} \sim \mathbf{R_L} + \mathbf{R_C} \end{cases} \Rightarrow \omega_{13} >> \omega_{11}, \omega_{12}$$

CE的低频特性及其改善措施:

- 1. 旁路电容 C_E 对CE的低频特性影响最大,可提供主极点,一般取该电容为三者最大值,即 C_E > C_1 和 C_2
- 2. 改善(E)低频特性的重要途径之一是增大旁路电容(E),其他途径则包括使用直接耦合方式、使用负反馈等

● 共基组态T形等效模型

$\begin{array}{c|c} C_c \\ \hline r_c \\ \hline ai_e \\ \hline r_b \\ \hline ai_b \\ \hline B \\ \end{array}$

• 分析共基电流增益函数

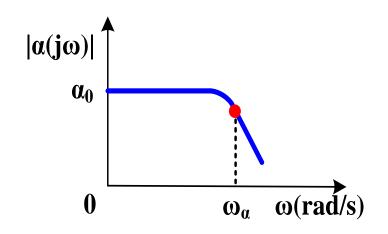
$$\begin{cases} \mathbf{i}_{c} = \alpha(\mathbf{j}\omega)\mathbf{i}_{e} = \alpha_{0}\mathbf{i}_{r_{e}} \\ \mathbf{i}_{r_{e}} = \frac{1/\mathbf{j}\omega C_{e}}{\mathbf{r}_{e} + 1/\mathbf{j}\omega C_{e}}\mathbf{i}_{e} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \alpha(\mathbf{j}\omega) = \frac{\alpha_{0}\mathbf{i}_{r_{e}}}{\mathbf{i}_{e}} = \frac{\alpha_{0}}{1 + \mathbf{j}\omega r_{e}C_{e}}$$

$$\Rightarrow \omega_{\alpha} = \frac{1}{r_{e}C_{e}}$$

发射结结电容(): 正向偏置下发射结的扩散电容, 典型值10pF量级以上

集电结结电容 C_c : 反向偏置下集电结的势垒电容,典型值pF量级

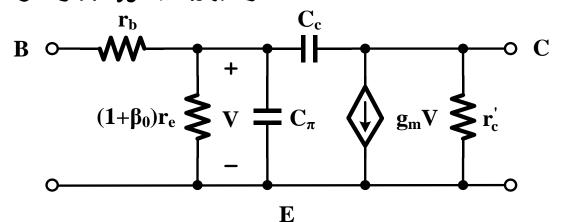


 $lpha_0\colon \mathrm{BJT}$ 共基电流增益 $lpha(\mathrm{j}\omega)$ 的通带增益(即

低频共基电流放大系数)

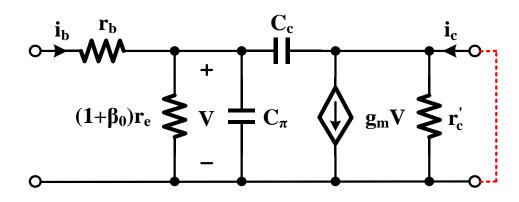
 ω_{α} : BJT共基电流增益 $\alpha(j\omega)$ 的3dB截止频率

• 共发组态混合 π 形模型



发射结等效电容 C_π :与 C_e 不同,原因在于共基态和共发态等效模型中,流过发射结的电流不同,典型值10pF量级以上

• 分析共发电流增益函数

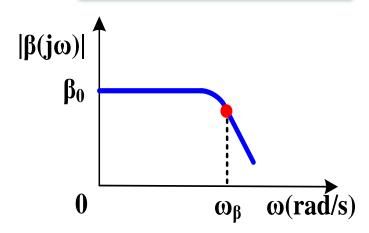


$$\begin{cases} \mathbf{i}_{c} = \mathbf{g}_{m} \mathbf{V} \cdot \mathbf{s} \mathbf{C}_{c} \mathbf{V} \\ \mathbf{i}_{b} = \frac{\mathbf{V}}{\left(1 + \beta_{0}\right) \mathbf{r}_{e}} + \mathbf{s} \left(\mathbf{C}_{c} + \mathbf{C}_{\pi}\right) \mathbf{V} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \beta \left(s\right) = \frac{\mathbf{i}_{c}}{\mathbf{i}_{b}} = \frac{\mathbf{g}_{m} - sC_{c}}{\frac{1}{\left(1 + \beta_{0}\right)r_{e}} + s\left(C_{c} + C_{\pi}\right)} \Rightarrow \beta \left(\mathbf{j}\omega\right) = \frac{\mathbf{g}_{m} - \mathbf{j}\omega C_{c}}{\frac{1}{\left(1 + \beta_{0}\right)r_{e}} + \mathbf{j}\omega\left(C_{c} + C_{\pi}\right)}$$

$$g_{m} = \frac{1}{r_{e}} >> \omega C_{c}, \beta_{0} >> 1 \Rightarrow \beta (j\omega) = \frac{\beta_{0}}{1 + j\omega \beta_{0} r_{e} (C_{c} + C_{\pi})}$$

$$\Rightarrow \omega_{\beta} = \frac{1}{\beta_0 r_e \left(C_c + C_{\pi} \right)}$$



 eta_0 : BJT共发电流增益 $eta(j\omega)$ 的通带增益(即低频共发电流放大系数)

 $\omega_{\scriptscriptstyle{eta}}$: BJT共发电流增益 $eta(j\omega)$ 的3dB截止频率

BJT频率特性参数

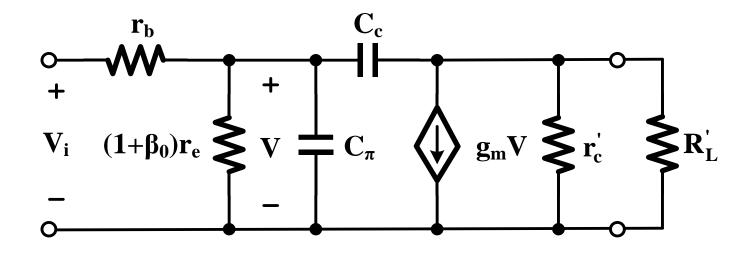
$$\omega_{\alpha} = \frac{1}{\mathbf{r}_{e} C_{e}}$$

$$\omega_{\beta} = \frac{1}{\beta_{0} \mathbf{r}_{e} \left(C_{c} + C_{\pi} \right)} \xrightarrow{C_{\pi} >> C_{c}} \frac{1}{\beta_{0} \mathbf{r}_{e} C_{\pi}}$$

$$\left| \beta \left(\mathbf{j} \omega_{T} \right) \right| = 1 \Rightarrow \omega_{T} = \beta_{0} \omega_{\beta} = \frac{1}{\mathbf{r}_{e} C_{\pi}}$$

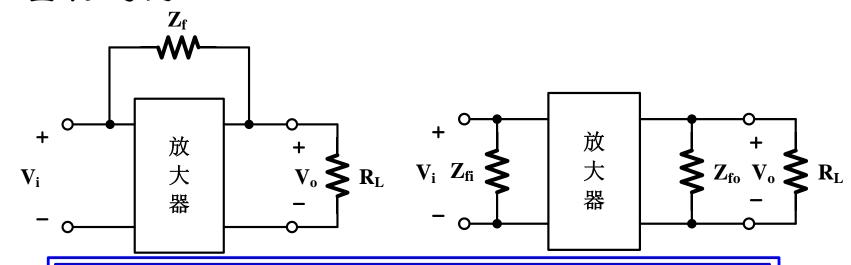
 ω_T : BJT特征频率,即使共发电流增益 β $(j\omega)$ 下降为单位增益时对应的频率,故也称为单位增益带宽

· CE高频交流等效电路(使用混合π形模型)



分析困难所在:集电结结电容 C_c 是跨接在发射结与输出端口的元器件,导致BJT的混合 π 形模型并非单向化模型,手工分析时复杂度较大

• 密勒定理



并接在一个放大器的输入和输出之间的阻抗 Z_f ,对外电路和放大器内部而言,可以用并接在输入端的等效阻抗 Z_{fi} 和并接在输出端的等效阻抗 Z_{fo} 来替代,且满足

$$Z_{fi} = \frac{Z_f}{1 - K}, Z_{fo} = \frac{Z_f}{1 - \frac{1}{K}} \left(K = \frac{V_o}{V_i}\right)$$

- 混合 π 形模型的单向化近似
 - 第一步: 计算共发放大器的高频电压增益K

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{V_o} = \left(-\mathbf{g_m} \mathbf{V} - \left(\mathbf{V_o} - \mathbf{V} \right) \mathbf{sC_c} \right) \left(\mathbf{R_C} \parallel \mathbf{R_L} \right) \\ \mathbf{V_i} = \mathbf{V} \end{array} \right\} \Longrightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} \omega << \frac{g_{m}}{C_{c}} \\ \omega << \frac{1}{C_{c}R_{L}^{'}} \\ R_{L}^{'} = R_{C} \parallel R_{L} \end{array} \right\} \Rightarrow K = \frac{V_{o}}{V_{i}} = \frac{\left(-g_{m} + sC_{c} \right) \left(R_{C} \parallel R_{L} \right)}{1 + sC_{c} \left(R_{C} \parallel R_{L} \right)} \approx -g_{m}R_{L}^{'}$$

• 第二步: 根据密勒定理求出密勒等效电容

$$\begin{cases} C_1 = \left(1 + g_m R_L^{'}\right) C_c \\ C_1 = \left(1 + \frac{1}{g_m R_L^{'}}\right) C_c \end{cases} \qquad C_i = C_{\pi} + C_1 = \frac{1}{\omega_T r_e} + g_m R_L^{'} C_c = \frac{1 + \omega_T R_L^{'} C_c}{\omega_T r_e} \end{cases}$$

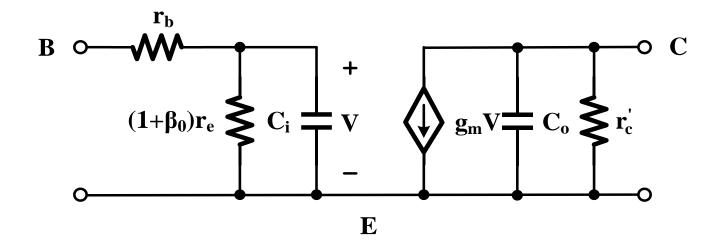
$$\Rightarrow C_i = DC_{\pi}$$

密勒因子:
$$D=1+\omega_T R_L^{'}C_c$$

密勒效应: 晶体管的输入端口电容经密勒等效以后, 增大了D倍

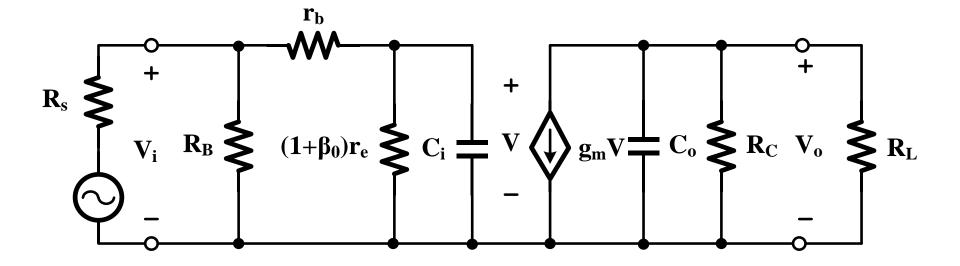
密勒因子D:与BJT的集电结结电容、特征频率以及等效负载均有关,当BJT选定以后,D则完全取决于放大器的负载,负载越大,则D越大,输入端口等效电容也就越大

• 单向化近似模型



$$\begin{cases} \mathbf{C}_{o} = \mathbf{C}_{2} \\ \mathbf{C}_{i} = \mathbf{D}\mathbf{C}_{\pi} \\ \mathbf{D} = \mathbf{1} + \boldsymbol{\omega}_{T}\mathbf{R}_{L}^{'}\mathbf{C}_{c} \end{cases}$$

• 高频交流等效电路



• 分析高频电压增益函数

$$\begin{split} &V_{o}\left(s\right) = \text{-}g_{m}V\frac{\left(R_{C} \parallel R_{L}\right)}{1 + sC_{o}\left(R_{C} \parallel R_{L}\right)} \\ &V = V_{i}\frac{\frac{\beta_{0}r_{e}}{1 + s\beta_{0}r_{e}C_{i}}}{r_{b} + \frac{\beta_{0}r_{e}}{1 + s\beta_{0}r_{e}C_{i}}} = V_{i}\frac{\beta_{0}r_{e}}{r_{b} + \beta_{0}r_{e} + s\beta_{0}r_{b}r_{e}C_{i}} \\ \Rightarrow &A_{V}\left(s\right) = \frac{V_{o}\left(s\right)}{V_{i}\left(s\right)} = \frac{-\beta_{0}\left(R_{C} \parallel R_{L}\right)}{1 + sC_{o}\left(R_{C} \parallel R_{L}\right)}\frac{1}{r_{b} + \beta_{0}r_{e} + s\beta_{0}r_{b}r_{e}C_{i}} \\ \Rightarrow & \omega_{h} = \frac{r_{b} + \beta_{0}r_{e}}{\beta_{0}r_{b}r_{e}C_{i}} = \frac{r_{b} + \beta_{0}r_{e}}{\beta_{0}r_{b}r_{e}DC_{\pi}} = \frac{\omega_{T}}{D\beta_{0}}\left(1 + \frac{\beta_{0}r_{e}}{r_{b}}\right) \end{split}$$

·增益带宽乘积 (GBP)

$$GBP = |A_{V0}| \omega_h$$

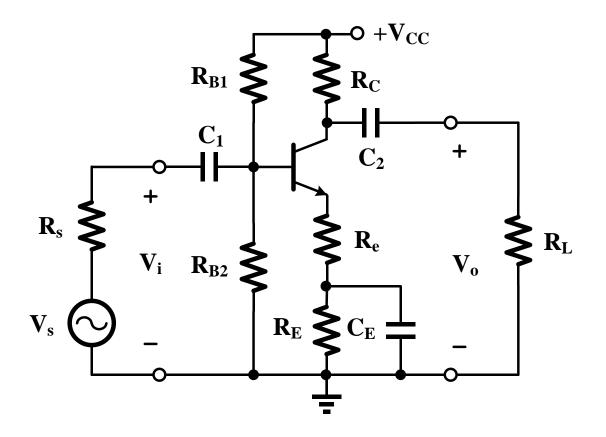
• 共发放大器的GBP

$$GBP = \frac{\beta_0 R_L^{'}}{h_{ie}} \frac{\omega_\beta h_{ie}}{Dr_b} \approx \frac{1}{r_b C_c}$$

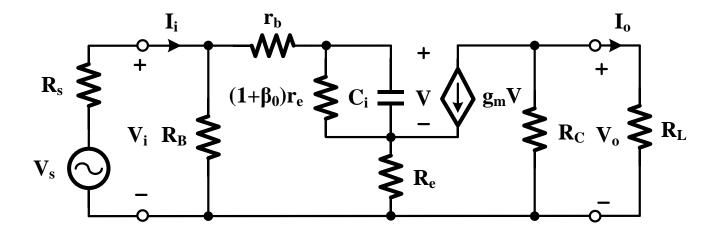
CE的高频特性及其改善措施:

- 1. GBP说明晶体管的选择对共发放大器的高频特性至关重要,揭示了基区体电阻 r_h 和集电结结电容 C_c 与CE高频特性的内在联系
- 2. 选定晶体管以后,GBP体现出增益与带宽两者之间的矛盾性,为CE设计提供理论指导(例如:降低负载 R_L ,则密勒因子D减小,从而增大电压增益函数的带宽(改善高频特性)。然而会导致中频电压增益下降)

• 例:使用发射极退化电阻Re改善CE高频特性



• 高频交流等效电路



• 分析电压增益函数

$$\begin{split} &V_{o}\left(s\right) = -g_{m}V\left(R_{C} \parallel R_{L}\right) \\ &V_{i} = \frac{V}{\beta_{0}r_{e} \parallel \frac{1}{sC_{i}}}r_{b} + V + \left(\frac{V}{\beta_{0}r_{e} \parallel \frac{1}{sC_{i}}} + g_{m}V\right)R_{e} \\ &\Rightarrow A_{V}\left(s\right) = \frac{V_{o}\left(s\right)}{V_{i}\left(s\right)} = \frac{-\beta_{o}\left(R_{C} \parallel R_{L}\right)}{h_{ie} + \left(1 + \beta_{0}\right)R_{e} + s\left(r_{b} + R_{e}\right)\beta_{0}r_{e}C_{i}} \end{split}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{\mathrm{V0}} &= \frac{-\beta_{\mathrm{o}} \left(\mathbf{R}_{\mathrm{C}} || \mathbf{R}_{\mathrm{L}}\right)}{\mathbf{h}_{\mathrm{ie}} + \left(1 + \beta_{\mathrm{0}}\right) \mathbf{R}_{\mathrm{e}}} \\ \mathbf{\omega}_{\mathrm{h}} &= \frac{\omega_{\mathrm{\beta}}}{\mathbf{D}} \left(1 + \frac{\beta_{\mathrm{o}} \left(\mathbf{r}_{\mathrm{e}} + \mathbf{R}_{\mathrm{e}}\right)}{\mathbf{r}_{\mathrm{b}} + \mathbf{R}_{\mathrm{e}}}\right), \left(\mathbf{r}_{\mathrm{b}} > \mathbf{r}_{\mathrm{e}}\right) \end{aligned}$$

发射极退化技术:

1. 串入Re以后,中频电压增益降低了,但是3dB带宽获得扩展